

14.12.2018

Produkt Information

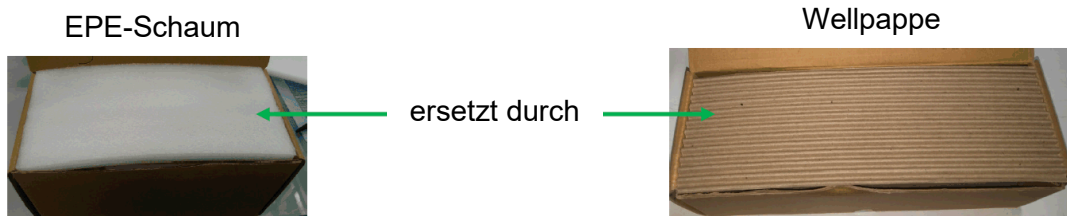
Verpackungsmaterial für PFC-Kondensatoren aus Indien

Aufgrund neuer Umweltschutzvorgaben in Indien, wird das Verpackungsmaterial von PFC-Kondensatoren aus dem Werk Nashik teilweise ersetzt. Bisher wurden die betroffenen Kondensatoren im Karton durch EPE-Schaum (Expandiertes Polyethylen) geschützt. Da in Maharashtra, Indien, der Einsatz von Plastik und EPE-Schaum ab jetzt verboten ist, wird ab März 2019 stattdessen Wellpappe verwendet. Diese schützt die Kondensatoren ebenso zuverlässig vor Transportschäden wie EPE-Schaum. Entsprechende Tests haben das bestätigt.

Betroffene Produkte

Bestellnummer	Typ
B25667*	PhasCap® Premium
B25673*	PhaseCap® Compact
B32340*	PhiCap™
B32343*	PhiCap™
B32344*	PhiCap™

Abbildung:
Bisherige und neue Verpackung



Geplante Einführung: 1. März 2019

Während einer Übergangsphase kann es zu Lieferungen mit bisheriger oder neuer Verpackung kommen.

Kontakt Sebastian Absenger, CAP PM FILM Power PEC, München

Kunden wenden sich bei Fragen bitte direkt an ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

TDK Electronics AG

Rosenheimer Straße 141 e, 81671 München · Post: PF 80 17 09, 81617 München, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: München · Registergericht: Amtsgericht München HRB 127250
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Werner Faber
Vorstand: Joachim Zichlarz, Vorsitzender · Joachim Thiele · Dr. Werner Lohwasser
www.tdk-electronics.tdk.com

**Leistungs-
kondensatoren**
Intern / Extern

181214PC1g